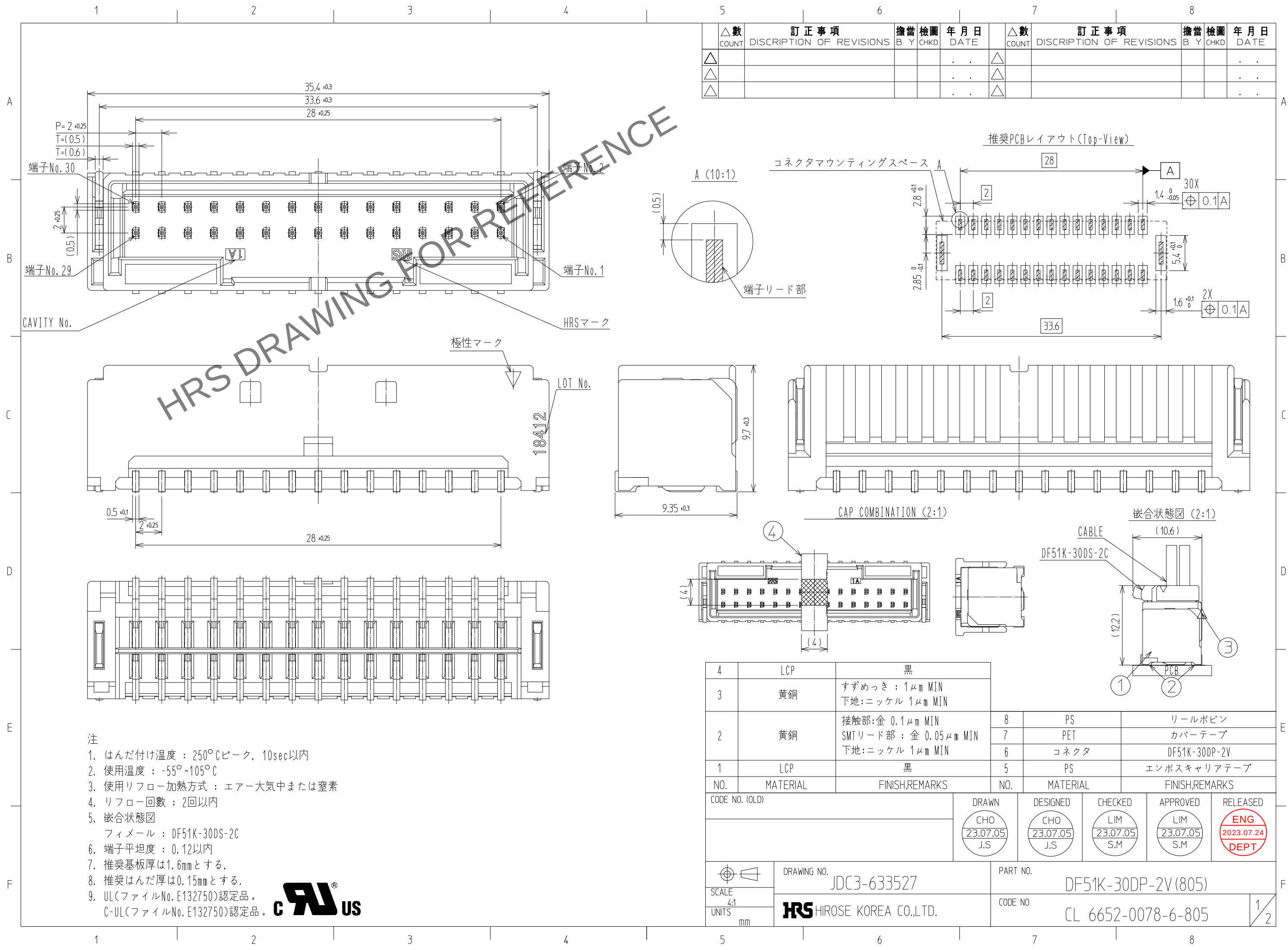


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注
- はんだ付け温度：250°Cピーク，10sec以内
 - 使用温度：-55°~105°C
 - 使用リフロー加熱方式：エア-大気中または窒素
 - リフロー回数：2回以内
 - 嵌合状態図
フィメール：DF51K-30DS-2C
 - 端子平坦度：0.12以内
 - 推奨基板厚は1.6mmとする。
 - 推奨はんだ厚は0.15mmとする。
 - UL(ファイルNo. E132750)認定品。
C-UL(ファイルNo. E132750)認定品。



△数 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	担当者 B	検査 Y	年月日 CHKD DATE	△数 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	担当者 B	検査 Y	年月日 CHKD DATE
△				.	△				.
△				.	△				.
△				.	△				.

4	LCP	黒	8	PS	リールボビン
3	黄銅	すずめっき：1μm MIN 下地：ニッケル 1μm MIN	7	PET	カバーテープ
2	黄銅	接触部：金 0.1μm MIN SMTリード部：金 0.05μm MIN 下地：ニッケル 1μm MIN	6	コネクタ	DF51K-30DP-2V
1	LCP	黒	5	PS	エンボスキャリアテープ
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS
CODE NO. (OLD)			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			CHO 23.07.05 J.S	CHO 23.07.05 J.S	LIM 23.07.05 S.M
			APPROVED		
			LIM 23.07.05 S.M		
			RELEASED		
			ENG 2023.07.24 DEPT		
DRAWING NO. JDC3-633527			PART NO. DF51K-30DP-2V(805)		
SCALE 4:1 UNITS mm			CODE NO CL 6652-0078-6-805		
HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.			1 2		

